

高折增粘剂

SK-Z01P

产品特性:

- 促进“高折硅胶”对 PPA、镀银等材质的粘接;
- 高折光率,与苯基硅树脂相容性好;
- 含“乙烯基”反应型。

技术指标:

检测项目	典型数据	检测标准
外观	微黄透明液体	目测
粘度 (mPa.s/25℃)	50~200	GB/T 10247-2008
折光率 (25℃)	1.470~1.500	GB/T 6488
乙烯基含量 (wt%)	1.0~2.0	硫代硫酸钠返滴定法

典型应用:

- 高折贴片硅胶:促进苯基硅树脂对 PPA、镀银等材质的粘接;
- 绝缘固晶胶:提高固晶胶对基材的粘接力。

使用方法:

- 任意组分添加,添加量为硅胶总量的 1~2%;
- 建议 100℃/1H+150℃/3H 固化产品以获得更优附着力。

包装贮运:

- SK-Z01P 按 5KG/桶,20KG/箱包装;
- 请室温、干燥、避光保存;
- 本品非易燃易爆品,按非危险品运输;
- 自生产日期起,3 个月内使用最佳,超期复检合格后方可使用。

安全与环保:

- 使用本品前,请确保佩戴相应的防护工具,具体细则请阅读产品物质安全资料;
- 使用后的包装物,请按当地固废法规处理。

提示:

- 本文件所载是我司认为可靠的资料,所载内容、产品性能改良、产品规格等在没有预告的情况下可能会有所改变。
- 本文件所提供的信息是我司在实验室和实践中所获得的认识,具有一定的参考。但由于使用本产品的条件和方法非我们所能控制,所以务必在使用前进行应用测试评估。
- 产品的部分性能参数可根据客户的要求作专门调整,如有需要,可与技术部工程师联系。